

招贴设计及应用



作者：陈竑，杨超，刘方义，梁晶主编

出版社：武汉：华中科技大学出版社

出版日期：2018.01

总页数：104

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/14514307.html>) 查找全本阅读方式

招贴设计及应用 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/14514307.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/14514307.html>

书名：招贴设计及应用